PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-159143

(43) Date of publication of application: 09.07.1991

(51)Int.Cl.

HOIL 21/60

(21)Application number: 01-298255

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

16.11.1989

(72)Inventor: OSONO MITSURU

NODA KAZUHIRO

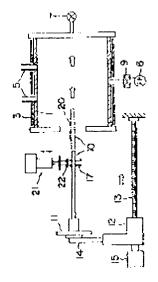
MORISAKO ISAMU

(54) PLASMA CLEANING DEVICE OF SUBSTRATE IN PRE-PROCESS OF WIRE BONDING

(57)Abstract:

PURPOSE: To acquire a device to remove impurity attaching to an electrode part of a substrate cleanly with good operativity before a wire bonding process by providing specified casing, electrode part, vacuum pump, mount part of a substrate, conveyor, delivery means and cover member.

CONSTITUTION: A device is provided with a casing 1 whereto plasma discharging gas is supplied, an electrode part 3 to produce plasma by applying a high frequency alternating voltage to the casing 1, a vacuum pump 6 to such gas inside the casing 1, a mount part 10 of a substrate 20 which goes in and out inside the casing 1 from an opening part which is opened to the casing driven by transfer means 12, 13, a conveyor 17 to



transfer the substrate 20 in a direction crossing with the mount part 10, and a delivery means 21 to deliver the substrate 20 to the conveyor 17 and the mount part 10 by reciprocating between the conveyor 17 and the mount part 10, and a cover member 11 to open and close the opening part by moving together with the mount part 10 behind the mount part 10.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

®日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平3-159143

®Int. Cl. 5

識別記号

广内签理番号

母公開 平成3年(1991)7月9日

H 01 L 21/60

301 D

6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

◎発明の名称

ワイヤポンディングの前工程における基板のプラズマクリーニング

装置

创特 願 平1-298255

の出 頤 平1(1989)11月16日

⑦発 明 者 3 大 砂発 明 者 野 Œ

満 和宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

⑩発 明 迫 の出 顔 人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

邳代 理 人 弁理士 栗野 外1名

1.発明の名称

ワイヤボンディングの前工程における基板の プラズマクリーニング装置

2.特許請求の範囲

プラズマ版電用ガスが供給されるケーシング と、このケーシングに高周被交流電圧を印加し てブラスマを発生させる電極館と、このケーシ ングの内部のガスを吸引する真空ポンプと、移 動手段に駆動されて、このケーシングに関ロさ れた関ロ部から、このケーシングの内部に出入 する基仮の森置部と、基板をこの報置部と交差 する方向に散送するコシベヤと、このコンベヤ とこの敬意部の間を往復動して、このコンベヤ と観躍郎に基礎を受け渡しする受け渡し手段と、 上記載置部の後方にあって、この職置部ととも に移動することにより、上記聞口部を開閉する 葦部材とを備えていることを特徴とするワイヤ ポンディングの前工程における基版のアラスマ

クリーニング装置。

3.発列の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はワイヤポンディングの前工程におけ る基板のプラズマクリーニング装置に関し、詳 しくは、基板に付着する不能物を不活性ガスに より作業性よく除去するための手段に関する。 (従来の技術)

半導体装置の製造工程において、基板に搭載 された半導体チップの電極と、基板の電極とを ワイヤで接続することが行われる。このような ワイヤポンディング工程において、基板の電極 に不純物が付着していると、ワイヤを電極にし っかりと接合させることはできない。この不純 物としては、作業者が基板を手で取り扱った場 合に付着する手脂、空気中に浮遊するガス化し たオイル、電極岩面に自然形成される酸化膜、 空気中の敵素やチッツなどのガス吸管膜等があ

ワイヤポンディングに先立って、このような

持開平 3-159143 (2)

不能物を除去するための手段として、従来、提 音波洗浄が行われていた。超音波洗浄は、基板 を観水などのクリーニング液中に浸道し、この クリーニング液に超音波を印加して、物理的に 不純物を除去する手段である。

(発明が解決しようとする誤題)

ところが超音波洗浄率設は、その後に熱風を 映き付けるなどして基板を乾燥させねばならな いため、手間と時間を要し、また乾燥させると、 クリーニング液がしみとなって整板表面に残存 しやすい等の問題があった。

そこで本発明は、従来手段の問題を解消できる基板のクリーニング手段を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

このために本発明は、プラズマ放電用ガスが 供給されるケーシングと、このケーシングに高 間波交流電圧を印刷してプラズマを発生させる 電機部と、このケーシングの内部のガスを吸引 する真空ポンプと、移動手段に駆動されて、こ のケーンングに関ロされた関ロ部から、このケーシングの内部に出入する基板の破選部と、 基版をこの截置部と交差する方向に設送するコンベヤと、このコンベヤと、配の数置部に基板を住役があって、この可能を対して、上記では、 まいので、この観響部とともに移動することにより、上記問口部を開閉する登録材とから基板のプライマクリーニング装置を構成している。

(作用)

上記稿成において、コンベヤにより報送されてきた基版は、受け渡し手段により敬選部に活動され、ケーシングの内部に収納される。次いで電極部に高周波交流電圧を印加することにより、ケーシングの内部にはブラズマが発生し、ガス分子やイオンが高速運動することにより、基板支面に付着する不能物を除去する。除去が終了すれば、敬置部はケーシングから取り出され、基板は敬認部からコンベヤへ受け渡される。次のワイヤボンディング工程へ際送される。

(実施例)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。

10は上紀開口部2の消都に配設されたアル ミ版から成る数置部であって、その後部には関 17. 18は、載夏部10を挟んで、この載 2部10と交差する方向に配設されたコンベヤ であって、基板20を上記載置部10の移動方 向であるY方向と交差するX方向に接近する。 19は基板20を停止させるストッパーである。 21は基板20の受け渡し手段であって、コンベヤ17と載置部10の間、及び載置部10と コンベヤ18の間をX方向に往復動し、基板2

持閒平3-159143 (3)

○を吸着パッド22に吸着して受け渡しする。 基板20はセラミック、ガラス、ガラスエボキ シなどにより形成されており、またその表面に は、銀パラジウム、金、捌などにより、電極部 が形成されている。

上記構成のクリーング装置は、ワイヤポンディングの前工程として基板をクリーニングするものであり、次に動作の説明を行う。

コンペヤー17により搬送されてきた基板20 は、ストッパー19に当って停止する。そこで 受け渡し手段21はこの基板20を吸着してテ イクアップし、被置部10に移載する。ことに き就選部10は、モーク15が転動することに より、ケーシング1へ向ってピッチ送りされて おり、このピッチ送りに同期して、受け渡しま かったではないですることに おり、このは数置部10に移載することによ り、基板20は載置部10に移載することに して基板20は載置部10に1枚づつ順に整列 して搭載される。

このようにして多数枚の基膜20が搭載され

ると、報道部10はケーシング1内に完全に進入し、整部材11は間口部2を開落する(第1 図坑線参照)。次いで真空ボンブ6が作動し、ケーシング1内は減圧されるとともに、ケーシング1内は減圧されるとともに、ケーシング1内にArガスが供給され、次いで選扱部3に高周放交流電圧が即加されることにより、ボラズマが発生する。この時、Arガスとしているではイオン化し、Arガス分子や、イオン化したAr+、マイナス電子はケーシング1内を改造額は10円ででは、基本ではケーシング1内を改造額に付着する不純物を除去し、除去された不純物は真空ボンブ6に設引される。

このようにして不純物を除去したならば、真空ボンプものバルブリを閉じるとともに、バルプリを開いてケーシング | 内を常住にもどす。次いで載置部! 0を先程と逆方向にピッチ送りしてケーシング | から引き出す。このとき、このピッチ送りに同期して、受け渡し手段21は載置部 | 0とコンベヤ | 8の間を往復し、差板20をコンベヤ | 3に受け渡し、次のワイヤボ

ンディング工程へ搬送する。

以上のように本手段は、載置部10をY方向にピッチ送りしてケーシング1内に出し入れしながら、基板20の載置部10への移載やこれからの取り卸しを行うようにしているので、作業性がきわめて良く、しかも載置部10の出し入れとともに、蓋部材11により開口部2を開閉できるので、運転管理も簡単等の利点を有する。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、プラズマ放電用ガスが供給されるケーシングと、このケーシングに高周波交流電圧を印加してブラズ部の内部のガスを吸引する真空ボンプと、移動手段に駆動されて、このケーシングに開口された開口部から、このケーシングの内部に出入する基板をごの報道館と交流する方向に機能するこのコンベヤと、このコンベヤと観測部にほ仮を

受け渡しする受け渡し手段と、上記載置部の後方にあって、この敬置部とともに移動することにより、上記間口部を開閉する蓋部材とを傾えているので、フィヤボンディング工程に先立って、蓋板の電極部に付着する不純物をきわめて作業性よく、かつきれいに除去することができる。

4.図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第 1回はクリーニング装置の平面図、第2図は側 園図、第3回は断面図、第4回は移載中の側面 図である。

1・・・ケーシング

2 · · · 間日部

3 · · · 電腦部

6・・・ 庭室ポンプ

10 · · · 载置鄉

1.1・・・ 蓋部材

12.13 移動手段

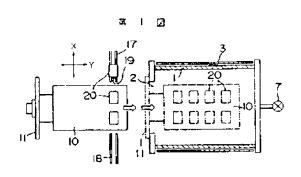
17. 18 - - - コンペヤ

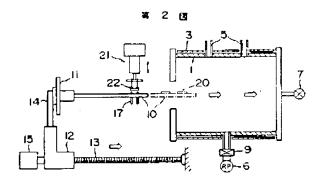
持開平3-159143 (4)

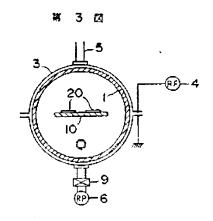
20 · · · 基版

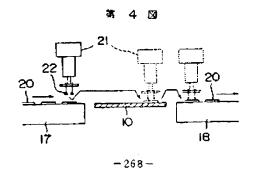
21・・・受け渡し手段

出關人 松下電器產業株式会社 代理人 弁理士 異數重拳 外 1名









特開平3-159143

【会報授別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成9年(1997)4月4日

【公開番号】特開平3-159143

【公開日】平成3年(1991)7月9日

【年通号数】公開特許公報3-1592

【出願番号】特願平1-298255

【国際特許分類第6版】

H01L 21/60

FII)

HOTE 21/60 301 D 8824~4E

手 続 補 正 書

平成 多年 李月 对 丑

特殊市長官 最

1 事件心表示

平成1年特許顯豫298255号



2 帯正をする音

事件との阿督 特許出証人

住 所 大阪海門資本大学門真1046否地

大 文 哲 京下 洋一

3 代 2 人 〒571

住 所 大阪府門高市大字西耳1408番地

WTTERESERVE (2)

氏 名 (7820) 介配士 地水 智之

(扇射光 電話 03-8434-947) (細胞基準センター)

4 推正の計章

項無害の場所請求の範囲の機 明集書の適用の系統な場所の最

- 5 補正の内容
- (E) 明編書の新許益水の範囲の書き物紙のとおり相正する。
- (2)明練器の第3頁第16行~同度4頁第20行の「このために本発明は・・・

激歩される。」 七下尺のとおり禁止する。

「本売制は、プラズマ放客別のケーシングと、このケーシングの約日250的底に散突された若秋の他の部と、この域数計とに基準を受け置す受け返し手段と、この域数計を有限かーシングに対してピッチ込みする影動学長とを落え、このピッチ達りに同期して同記受け渡し手段により基礎を消沈数量的に取場して登録することにより報収を第20ケーシングの内部における長度のブラズマクリーニングがよりはよりは、後む歌音経を分から、このピッテはりにファイビッテはりして変配ケーシングから引き出しながら、このピッテ達りに円満して前記を変がませる表表を受け渡し手針により前に回収するようにしたものである。

上記様域によれば、多数枚の基板を建置器に乗せてケーシングの内部に造り込 あ、作業並よく基準のプラズマクリーニングを行うことができる。」

- (2) 頻構者の第4項第2.0行の『応受け返し、』を『に属に受け渡して関収し、』 に確定する。
- (4) 開始書の第9頁第11行~同業10頁第7件の「創土就引した・・・ことが できる。」を下配のとおり前記する。

「本見物によれば、多数衣の基金を厳虐物に呼に整具を守て多様しながらケーシングに収納でき、またケーシングの内部によける基板のプラズマクリーニング が終了したならば、基板をケーシングから引き出しながら際に回収できるので、 基板のプラズマクリーニングをもわめて存置性よく行うことができる。」

新维育

特開平3-159143

2、特殊男子の動団